



平成 29 年 1 月 25 日

各 位

会 社 名 日 機 装 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 甲 斐 敏 彦
 (コード番号 6 3 7 6 東証第 1 部)
 問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 西 脇 章
 (TEL. 0 3 - 3 4 4 3 - 3 7 1 7)

(開示事項の経過) 紫外線 LED 事業に関する合弁契約締結についてのお知らせ

平成 27 年 12 月 18 日付「紫外線 LED 事業の戦略的業務提携(合弁会社設立)に関する基本合意についてのお知らせ」にて開示しましたとおり、当社および当社連結子会社である日機装技研株式会社(以下、技研)と台湾プラスチックグループ(Formosa Plastic Group:以下、FPG)との間で、紫外線 LED 事業における合弁会社の設立に向けて、具体的な検討および協議を進めてまいりました。このたび、合弁契約を締結し、未定としておりました、合弁会社の概要等が決まりましたので、下記のとおりお知らせします。なお、今般決定した事項については、当該事項に下線を付しております。

記

1. 合弁会社の概要

(1) 名 称	タイフニッキソウコフソウゲンコウシ <u>台塑日機装股份有限公司</u>	
(2) 所 在 地	<u>台湾 雲林県斗六市</u>	
(3) 代表者の役職・氏名	未定	
(4) 事 業 内 容	深紫外線 LED チップ及び同チップを活用した器具・装置の製造及び販売	
(5) 資 本 金	<u>40 億円相当額の台湾ドル</u> <u>(設立時。段階的に 80 億円相当額の台湾ドルへの増資を予定)</u>	
(6) 設 立 年 月 日	<u>2017 年 7 月 (予定)</u>	
(7) 純 資 産	<u>40 億円相当額の台湾ドル</u>	
(8) 総 資 産	<u>40 億円相当額の台湾ドル</u>	
(9) 決 算 期	12 月 31 日	
(10) 出 資 比 率	<u>日機装株式会社</u>	51%
	台湾プラスチックグループ	49%
(11) 上場会社と当該会社との間の関係性	資 本 関 係	<u>当社は、当該会社の 51%の持分を取得する予定です。</u>
	人 的 関 係	当該会社の取締役会へ取締役を 3 名派遣する予定です。
	取 引 関 係	当社より当該会社へ深紫外線 LED のチップ及び同チップを活用した器具・装置の販売を予定しています。

2. 戦略的業務提携の内容

深紫外線 LED は、水や空気殺菌・消臭、樹脂/インク硬化用、分析・計測機器向けの光源など、広範な用途での使用が期待されており、既存の水銀ランプの代替を含め、大きな需要伸長が見込まれています。

これまで、当社グループは世界最高水準性能の深紫外線 LED の研究開発、量産化に成功し、同時に水殺菌モジュールなどの用途開発を進めてきました。当社グループの開発・技術・製造ノウハウと、FPG の強みとする低コストでの大量生産ノウハウおよび生産技術力を組み合わせることで、上述の需要伸長に対応し、高性能か

つ安価な深紫外線 LED を市場に供給していく予定です。さらに、両グループの既存事業に近接した分野を中心に、付加価値の高いモジュール、システムを供給し、紫外線 LED 事業を、当社グループの主要事業のひとつとすることをめざしていきます。

3. 日程

(1) 取締役会決議日	平成 27 年 12 月 18 日
(2) 覚書締結日	<u>平成 28 年 2 月 22 日</u>
(3) 合弁契約締結日	<u>平成 29 年 1 月 25 日</u>
(4) 事業開始日	<u>平成 29 年 7 月 (予定)</u>

4. 業績に与える影響

本件が当社業績に与える影響につきましては、平成 29 年 2 月 14 日に発表予定の平成 29 年 12 月期連結業績予想に織り込んで公表いたします。

以 上